

各位

令和8年3月2日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー  
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人  
(コード番号：7717 プライム市場)  
問合せ先 IR 室長 小野 雅弘  
(TEL：045-338-1981)

## 新組織「アドバンストパッケージ事業推進本部」設置のお知らせ ～半導体パッケージ DI 露光装置の需要拡大に対応したグループ組織の一元化～

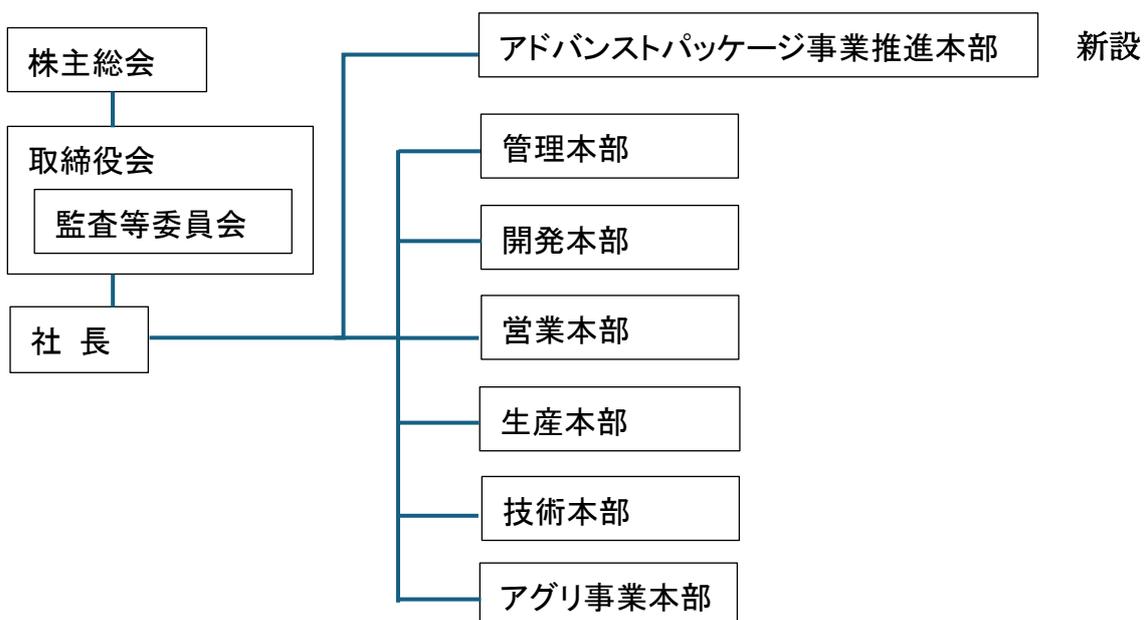
当社は、令和8年3月1日付にて新組織「アドバンストパッケージ事業推進本部」の設置を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新組織設置の目的

当社グループは、令和6年5月に中期経営計画を策定いたしました。令和11年3月期の目標達成に向け、最重要成長分野であるアドバンストパッケージ事業をより強化するため、新組織の設置を決定いたしました。従来、LE-TECHNOLOGY (DI 露光)、オー・エイチ・ティー (O/S テスター)、JAC (ウェットプロセス) がブイ・テクノロジーと連携をとり事業を進めてまいりました。また、ブイ・テクノロジーでは CMP 装置の開発に着手しております。さらに、半導体パッケージ市場の急速な需要拡大に伴い、グループ組織を一元化することで、経営資源の効率的な運用を図り、顧客ニーズへの迅速な対応が可能と考えます。

#### 2. 新組織図 (令和8年3月1日付)



以上